Модуль фотоэлектрических преобразователей лазерного излучения $(\lambda = 1064 \text{ HM})$

© В.П. Хвостиков, Н.А. Калюжный, С.А. Минтаиров, Н.С. Потапович, С.В. Сорокина, М.З. Шварц

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия E-mail: vlkhv@scell.ioffe.ru

Поступила в Редакцию 27 марта 2019 г. В окончательной редакции 4 апреля 2019 г. Принята к публикации 4 апреля 2019 г.

> Представлены результаты разработки и исследования модуля, предназначенного для приема и преобразования лазерного излучения в системах дистанционной передачи энергии на атмосферных трассах. Четырехэлементный модуль на основе однопереходных метаморфных фотоэлектрических преобразователей InGaAs/GaAs, полученных газофазной эпитаксией из металлоорганических соединений, имеет напряжение холостого хода ~ 3 В. При преобразовании световой мощности 1.5 Вт/см² монохроматический кпд модуля на длине волны $\lambda = 1064$ нм составляет 31.5%.

> Ключевые слова: лазерное излучение, фотоэлектрический преобразователь, модуль, InGaAs/GaAs, беспроводная передача энергии, гетероструктура.

DOI: 10.21883/FTP.2019.08.48007.9118

Введение 1.

Для систем беспроводной передачи энергии по лазерному каналу требуются эффективные и надежные приемники-преобразователи световой мощности в электрическую. Для эффективной (без потерь) передачи энергии наиболее удобным представляется инфракрасный диапазон длин волн вблизи $\lambda \approx 1064$ нм, попадающий в область окна прозрачности атмосферы, а также оптоволокна. Волоконные лазеры с такими λ характеризуются не только хорошим качеством луча, достаточно высоким кпд (20-25%) и стабильностью выходной мощности, но также низкой стоимостью и малыми габаритами [1].

Сегодня отечественные предприятия предлагают лазерные источники с длиной волны излучения $\lambda \approx 1064$ нм в широком диапазоне мощностей $P = 5 - 30000 \,\mathrm{Br}$ [2,3]. Создание систем беспроводной передачи энергии сдерживает то обстоятельство, что длина волны 1064 нм является технологически неудобной для получения эффективных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). В научной литературе достаточно мало сведений об их успешной практической реализации. В частности, в [4] сообщается о получении фотоприемника на основе кремния площадью $S = 4 \, \mathrm{cm}^2$ с кпд 39.4% при 58.4 мВт/см². Кремниевые ФЭП эффективно работают лишь при низкой плотности излучения, и с ее нарастанием кпд преобразователя значительно снижается. Для мощного лазерного излучения (ЛИ) преимущество имеют преобразователи на основе гетероструктур InGaAs/GaAs [5-8] или GaInAsP/InP [9,10].

Моделирование характеристик ФЭП лазерного излучения [5] показывает, что как при равномерном, так и при гауссовом распределении освещенности, и при мощностях ЛИ $P \approx 2-10$ Вт в GaInAsP/InP-преобразователях достижима монохроматическая ($\lambda = 1064 \, \text{нм}$) эффективность ~ (50-55)%. Однако практическое получение высококачественных гетероструктур GaInAsP/InP необходимых составов осложняется близостью к области спинодального распада твердого раствора [11].

Одновременное достижение высокой спектральной чувствительности в диапазоне длин волн > 1 мкм и напряжения холостого хода > 0.7 В возможно в ФЭП на основе InGaAs/GaAs с содержанием индия в фотоактивных слоях > 20%. Так, для преобразователей с p-n-переходом в In_{0.24}Al_{0.76}As теоретические оценки дают эффективность $\eta > 60\%$ при мощностях подводимого ЛИ до 5 Вт [5]. Полученные на практике максимальные значения кпд для такого типа $\Phi \Im \Pi$ составляют $\sim 45\%$ при равномерной облученности поверхности ФЭП с плотностью ЛИ ~ 7.5 Bт/см². В режиме неравномерно распределенной освещенности от лазерного источника эффективность ФЭП превышает 44% при плотностях ЛИ до 4 Вт/см² [6].

В настоящей работе представлен вариант практической реализации многоэлементного модуля на основе InGaAs/GaAs-ФЭП для систем дистанционной передачи и фотоэлектрического преобразования лазерного излучения с длиной волны $\lambda \approx 1064$ нм.

2. Преобразователи лазерного излучения для многоэлементного фотоэлектрического модуля

Фотоэлектрический модуль (ФЭМ) формировался из InGaAs/GaAs-ФЭП ЛИ размером 10 × 10 мм. Гетероструктуры для ФЭП разрабатывались и изготавливались в ФТИ им. А.Ф. Иоффе методом газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений на установке АІХТRON 200/4 [8]. Гетероструктуры включали широкозонное оптическое окно p-In_y(Al_{0.5}Ga_{0.5})_{1-y}As, фотоактивную область In_{0.24}Ga_{0.76}As с p-n-переходом, тыльный потенциальный барьер n-In_y(Al_{0.5}Ga_{0.5})_{1-y}As и контактный слой p^+ -In_yGa_{1-y}As. Для релаксации упругих напряжений осаждались метаморфные буферные слои на основе твердых растворов InGaAs с переменным содержанием In с шагом ~ 3.5%. На фронтальную поверхность наносилось просветляющее покрытие TiO₂/SiO₂ с минимумом отражения для заданной длины волны.

Влияние нагрева на параметры фотоэлектрического преобразователя лазерного излучения

Для прогнозирования изменения эффективности многоэлементного модуля, а также определения необходимости установки активных систем охлаждения, были проведены испытания по влиянию нагрева и мощности засветки лазерным излучением на параметры преобразователей. В целях удобства эксперимента использовались относительно малые образцы с общей площадью $S = 0.1 \, \mathrm{cm}^2$ (при фоточувствительной поверхности 7.8 мм²). ФЭП ЛИ облучались лазером с $\lambda = 1064$ нм в непрерывном режиме генерации (рис. 1). Тестирование при температуре T < 25°C проводилось с использованием криостата. Параметры ФЭП в диапазоне $T = (-50) - 130^{\circ}$ С при мощностях засветки P = 0.15, 0.3 и 0.5 Вт приведены на рис. 2. Снижение температуры до $T = -50^{\circ}$ С способствует повышению кпд ФЭП на \sim 5%, прежде всего за счет роста напряжения холостого хода (Voc), определяющегося увеличением ширины запрещенной зоны полупроводникового материала. Дальнейшее понижение температуры ФЭП в рамках данного исследования не представлялось целесообразным из-за уменьшения спектральной чувствительности при температурном сдвиге края в коротковолновую область.

С ростом интенсивности облучения (мощности ЛИ) скорость температурной деградации V_{oc} снижается, тогда как изменение коэффициента заполнения вольтамперной характеристики (FF) имеет обратный вид. Значения температурных коэффициентов V_{oc} и FF ($\Delta V_{oc}/\Delta T$ и Δ FF/ ΔT , соответственно) в зависимости от мощности ЛИ представлены в табл. 1. Форма температурных зависимостей кпд (рис. 2) в основном определяется

Таблица 1. Влияние температуры и мощности ЛИ на параметры ФЭП ЛИ

Р, мВт	$\Delta V_{oc}/\Delta T, \mathrm{B}\cdot {}^{\circ}\mathrm{C}^{-1}$	$\Delta FF/\Delta T, \% \cdot {}^{\circ}C^{-1}$
150	1.57	0.062
300	1.53	0.073
500	1.47	0.077



Рис. 1. Спектральная чувствительность ФЭП ЛИ.



Рис. 2. FF, V_{oc} и кпд ФЭП ЛИ с $S = 0.1 \, \text{сm}^2$ (лазер с $\lambda = 1064 \, \text{нм}$, непрерывный режим генерации).



Рис. 3. Вольт-амперные характеристики Φ ЭП ЛИ на основе InGaAs до (1) и после (2) монтажа с использованием низкотемпературной паяльной пасты. На вставке — ВАХ во всем измеряемом диапазоне.

Физика и техника полупроводников, 2019, том 53, вып. 8

совместным влиянием V_{oc} и FF и практически не зависит от изменения величины фоточувствительности с температурой. Усредненная скорость падения кпд ФЭП составила 0.1% на градус для рассматриваемых мощностей ЛИ и температурного диапазона.

Температурные исследования показали, что необратимой деградации параметров ФЭП ЛИ не происходит вплоть до $T \approx 130^{\circ}$ C. Тем не менее, в силу относительно малой глубины залегания p-n-перехода (~ 500 нм) режимам пайки преобразователей в модуль должно быть уделено особое внимание. Монтаж проводился методом оплавления паяльной пасты в атмосфере инертного газа (аргона). Использовались сплавы олова с висмутом (Sn42Bi58) с температурой плавления 138°С. Пайка каждого образца проводилась отдельным процессом (динамичный нагрев с "подскоком" температуры) с одновременным монтажом фронтального и тыльного контактов. Вольт-амперные характеристики ФЭП ЛИ до (кривая 1) и после (кривая 2) монтажа приведены в общем виде (на вставке) и в укрупненном масштабе на рис. 3. Идентичность кривых 1,2 подтверждает отсутствие уменьшения FF и Voc преобразователя.

4. Конструкция многоэлементного фотоэлектрического модуля

Конфигурация фронтальной металлизации ФЭП с широкой токосборной шиной (500 мкм) в центре (рис. 4) обеспечивала уменьшение оптических потерь на затенение, а выбранный шаг контактной сетки (125 мкм) способствовал одновременному снижению омических потерь из-за сопротивления растекания, что в итоге приводило к увеличению FF. Параметры смонтированных в ФЭМ преобразователей представлены в табл. 2 (I_{sc} — ток короткого замыкания, I_{mpp} , V_{mpp} , P_{mpp} — ток, напряжение и мощность в точке оптимальной нагрузки).

Для снижения оптических потерь и минимизации габаритных размеров модуля (рис. 4, 5) преобразователи монтировались с наименьшим расстоянием между ними (0.2 мм). Каждый ФЭП устанавливался на несущую печатную плату с высокой теплопроводностью (2.0 Вт/м·К), термостойкостью и совместимостью по коэффициенту термического расширения с подложкой GaAs. Многослойная плата "алюминий-поли-

Таблица 2. Параметры Φ ЭП после пайки (мощность ЛИ $P \approx 1$ Вт, равномерная освещенность)

Номер образца	I_{sc}, \mathbf{A}	V_{oc}, \mathbf{B}	I_{mpp}, A	V_{mpp}, \mathbf{B}	P_{mpp}, BT	FF, %	η,%
1	0.564	0.711	0.522	0.602	0.314	78.2	31.3
2	0.564	0.714	0.531	0.603	0.320	78.2	31.5
3	0.567	0.714	0.520	0.609	0.317	78.2	31.4
4	0.570	0.714	0.532	0.603	0.321	78.7	31.6

Рис. 4. Внешний вид многоэлементного ФЭМ.



Рис. 5. Вид модуля ФЭП в разрезе: I — радиатор, 2 — плата, 3 — коммутационная плата, 4 — ФЭП ЛИ с $\lambda = 1064$ нм, 5 — вывод, 6 — термопрокладка, 7, 8 — винты, 9 — шайба.

имид—фольга" обеспечивала электрическую изоляцию и коммутацию $\Phi \ominus \Pi$ [12]. Несущие платы крепились на теплоотводящем радиаторе через промежуточное коммутационное основание (рис. 5). Введение коммутационной платы позволяет максимально повысить плотность "упаковки" $\Phi \ominus \Pi$, упростить процесс сборки модуля и коммутации $\Phi \ominus \Pi$. Блочная конструкция $\Phi \ominus M$ позволяет заменить в случае необходимости воздушное охлаждение на другие варианты отвода тепла, а также заменить любой из фотоэлементов без проведения полной разборки модуля. $\Phi \ominus \Pi$ ЛИ соединялись в последовательную цепочку для увеличения выходного напряжения модуля. Все крепежные отверстия вынесены за пределы чипов, что уменьшало риск их повреждения при монтаже.

Характеристики, применение и дальнейшее усовершенствование модуля

Эффективность изготовленного и протестированного при равномерной освещенности модуля (Хе-лампа, рис. 6) составила 31.5% при мощности ЛИ P = 1.5 Вт/см² (оценка кпд для фоточувствительной поверхности преобразователей).

Представленный вариант ФЭМ предназначен для экспериментов по воздействию прямых лазерных потоков (измерение рабочей температуры, определение степени



Рис. 6. FF, V_{oc} и кпд модуля ФЭП ЛИ. Оценка кпд при равномерной освещенности; эквивалентная мощность лазерного излучения определялась как J_{sc} /SR, SR — спектральная чувствительность в А · см⁻²/Вт.

падения кпд под влиянием неравномерного облучения, оценка локальных перегревов, деградация на отдельных участках контактных/просветляющих покрытий, прогнозирование функционирования при значительном увеличении количества фотоэлементов и т.п.) с целью последующего внесения конструктивных изменений.

По значениям кпд (η) установленные в модуль преобразователи с $S = 1 \text{ см}^2$ уступают полученным в ФТИ им. А.Ф. Иоффе аналогам с площадью $S = 0.1 \text{ см}^2$ ($\eta > 44\%$ [6], оценка для центральной области ФЭП, конфигурация контактной структуры с периферическим расположением токособирающих шин). Моделирование характеристик преобразователей в работе [5] показывает, что на одних и тех же гетероструктурах кпд образцов указанных площадей различается на ~ 6.5% (табл. 3). Монтаж ФЭП в модуль не приводит к заметному суммарному падению эффективности (табл. 2), поэтому уже сейчас существуют резервы для повышения его кпд до ~ (37–38)%.

Разработанный модуль ориентирован на преобразование световой мощности, передаваемой коллимированными потоками ЛИ через открытое пространство. По данным [13] для системы наведения [14] и расстояния на атмосферной трассе 1.3 км расходимость луча лазера с $\lambda = 1064$ нм в идеальных условиях составляет ~ 3 см, что в 20 раз меньше расходимости лазерного пучка с $\lambda = 809$ нм. В условиях турбулентной атмосферы снижа-

Таблица 3. Максимально достижимые кпд фотопреобразователей на основе $In_{0.24}$ GaAs/GaAs ($\lambda = 1064$ нм, тока 1 A [5])

Размер ФЭП, мм	3×3	10 imes 10	20 imes 20
кпд преобразователя, %	57.5	51	46

ется интенсивность и однородность облучения, а область пятна размывается до 10 см [15], поэтому в усовершенствованном варианте ФЭМ предполагается увеличение площади фоточувствительной поверхности. Рост числа чипов в приемнике в свою очередь позволит добиться лучшего соответствия формы облучаемой поверхности круглому полю засветки лазером.

6. Заключение

В работе представлены результаты практической реализации ФЭМ для приема-преобразования ЛИ инфракрасного диапазона ($\lambda = 1064$ нм). Использование для ФЭП метаморфных структур GaInAs/GaAs с градиентным буферным слоем позволило реализовать кпд модуля > 30% при мощности подаваемого ЛИ 1.5 Вт/см² с перспективой повышения эффективности до 37–38%. Разработанный ФЭМ ориентирован на преобразование световой мощности, передаваемой коллимированными потоками ЛИ через открытое пространство. Развитие подхода предполагает увеличение размера ФЭМ для перехвата мощностных потоков, размываемых в условиях турбулентной атмосферы.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- Г.Г. Райкунов, В.А. Комков, В.К. Сысоев, В.М. Мельников, под ред. Г.Г. Райкунова (М., Российский университет дружбы народов, 2017).
- [2] Электронный pecypc http://sinteclaser.ru/fiber_lasers/
- [3] Электронный ресурс
- http://ntoire-polus.ru/products_low_dlm.html
- [4] M.A. Green, J. Zhao, A. Wang, S.R. Wenham. IEEE Electron Dev. Lett., 13 (6), 317 (1992).
- [5] В.М. Емельянов, С.А. Минтаиров, С.В. Сорокина, В.П. Хвостиков, М.З. Шварц. ФТП, 50 (1), 125 (2016).
- [6] N.A. Kalyuzhnyy, V.M. Emelyanov, S.A. Mintairov, M.Z. Shvarts. AIP Conf. Proc., 2012, 110002 (2018); doi: 10.1063/1.5053550
- [7] D.V. Rybalchenko, S.A. Mintairov, M.Z. Shvarts, N.A. Kalyuzhnyy. J. Phys.: Conf. Ser., 741, 012086 (2016).
- [8] N.A. Kalyuzhnyy, S.A. Mintairov, A.M. Nadtochiy, V.N. Nevedomskiy, D.V. Rybalchenko, M.Z. Shvarts. Electron. Lett., 53 (3), 173 (2017).
- [9] А.Е. Маричев, Р.В. Левин, А.Б. Гордеева, Г.С. Гагис, В.И. Кучинский, Н.Д. Прасолов, Н.М. Шмидт. Нанотехнологии: разработка, применение — XXI век, 8, 27 (2016).
- [10] Р.В. Левин, А.Е. Маричев, М.З. Шварц, Е.П. Марухина, В.П. Хвостиков, Б.В. Пушный, М.Н. Мизеров, В.М. Андреев. ФТП, **49** (5), 715 (2015).
- [11] A.E. Marichev, B.V. Pushnyi, R.V. Levin. J. Phys.: Conf. Ser., 690, 012010 (2016).
- [12] Электронный pecypc https://www.rezonit.ru/metbase

Физика и техника полупроводников, 2019, том 53, вып. 8

- [13] V. Kapranov, V. Tugaenko, D. Marakasov, A. Kudryavtsev. Proc. SPIE, 9680 [21st Intern. Symp. Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics] 96801C (2015). doi: 10.1117/12.2205492
- [14] В.А. Корнилов, И.С. Мацак, В.Ю. Тугаенко, Е.С. Сергеев. Патент РФ № 0002663121 от 7.08.2018.
- [15] В.Ю. Тугаенко. Доклад на НТС ГК "Роскосмос" 15 июня 2017 г.

Редактор Л.В. Шаронова

Module of laser-radiation ($\lambda = 1064$ nm) photovoltaic converters

V.P. Khvostikov, N.A. Kalyuzhnyy, S.A. Mintairov, N.S. Potapovich, S.V. Sorokina, M.Z. Shvarts

loffe Institute, 194021 St. Petersburg, Russia

Abstract Here we present results of study and development of a module designed for the distant energy transmission via atmospheric traces. The four-cell module based on single-junction meta-morphic metalloorganic vapor-phase epitaxy grown InGaAs/GaAs converters has the open-circuit voltage of $\sim 3 \text{ V}$. It is shown that the monochromatic efficiency (the operating wavelength of 1064 nm) of this module is 31.5% at uniform Xe-lamp exposure and radiation power of 1.5 W/cm².